This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 08111297 A

(43) Date of publication of application: 30.04.96

(51) Int CI

H05H 1/46 C23C 16/50 C23F 4/00 H01L 21/3065

(21) Application number: 06248767

(71) Applicant

TOKYO ELECTRON LTD

(22) Date of filing: 17.09.94

(72) Inventor:

GOTO NAOHISA ANDO MAKOTO

(30) Priority:

16.08.94 JP 06214287

ISHII NOBUO

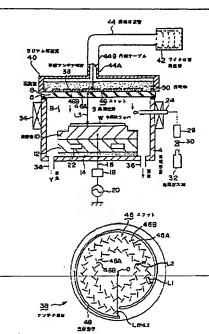
(54) PLASMA PROCESSING DEVICE

(57) Abstract

PURPOSE: To generate plasma only with microwaves without using magnetic field by forming a number of slits concentrically or spirally in a plane antenna member, and emitting microwaves into a processing space.

CONSTITUTION: Through a gate valve, a semiconductor wafer W is accommodated by a transport arm into a processing vessel 4, and the wafer W is placed on a table 10 through a lifter pin. After the vessel 4 is evacuated, an etching gas such as CF_4 is supplied from a nozzle 24. At the same time, microwaves are introduced to the space S from a wave generator 42 so that a plasma is produced, and an etching process is conducted. The microwaves produced in the generator 42 are transmitted through a coaxial-waveguide-tube-44-in-the-TM, TE, or TEM-modeto reach a disc-shaped antenna member 38 of a radial waveguide box 40 and released to the space S via a crystal board 8 from slits 46A, 46B while transmitted to the peripheral part radially from the center of the antenna member 38 where an inner cable 44B is connected.

COPYRIGHT: (C)1996,JPO



特開平8-111297

(43)公開日 平成8年(1996)4月30日

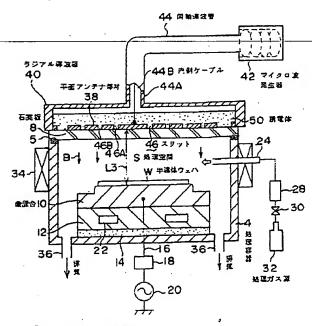
(51) Int. Cl.	識別記号 庁内整理番号	F I 技術表	示箇所
H05H 1/46	C 9216-2G		
C23C 16/50	•		
C23F 4/00	D 9352-4K		,
HO1L 21/3065			
٠		H01L 21/302 B	
		審査請求 未請求 請求項の数10 FD (á	≥9頁)
(21)出願番号	特額平6-248767	(71)出願人 000219967	
		東京エレクトロン株式会社	
(22)出額日	平成6年(1994)9月17日	東京都港区赤坂3丁目3番6号	
		(72)発明者 後藤 尚久	
(31)優先権主張番号	特額平6-214287	神奈川県川崎市宮前区土橋 6 - 1 5	- 1
(32)優先日	平6 (1994) 8月16日	A 5 1 4	
(33)優先権主張国	日本(JP)	(72)発明者 安藤 真	
		神奈川県川崎市幸区小倉1-1、 [- 3 1
		2	
		(72)発明者 石井 信堆	
		東京都港区赤坂 5 丁目 3 番 6 号 東	京エレ
		クトロン株式会社内	
		(74)代理人 弁理士 浅井 章弘 (外1名)	

(54)【発明の名称】プラズマ処理装置

(57)【要約】

4

【目的】 磁界を用いることなくマイクロ波だけでプラ ズマを発生することができるプラズマ処理装置を提供す る。



プラズマエッチング弦及 (プラズマ以及違な)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 被処理体を載置する載置台を内部に設け た気密な処理容器と、マイクロ波発生器と、このマイク 口波発生器にて発生したマイクロ波を前記処理容器へ導 くための導波管と、この導波管に接続されて前記載置台 と対向して配置された平面アンテナ部材とを備え、この 平面アンテナ部材は同心円状或いは渦巻状に形成された 多数のスリットを育することを特徴とするプラズマ処理 共體.

【請求項2】 前記スリットの長さは、前記マイクロ波 10 【発明の詳細な説明】 の管内波長の略1/2と自由空間波長の略1/2の範囲 内の長さになされ、前記アンテナ部材の半径方向におけ る前記スリット間の距離は、管内波長と略同一の長さに 設定されることを特徴とする請求項1記載のプラズマ処 理装置。

【請求項3】 前記アンテナ部材の上部に、前記マイク 口波の波長を短くするための誘電体を設け、前記導波管 は同軸構造になされていることを特徴とする請求項1ま たは2記載のプラズマ処理装置。

【請求項4】 前記アンテナ部材の周禄部にはマイクロ 20 波を導入する放射素子が形成されていることを特徴とす る請求項1乃至3記載のプラズマ処理装置。

【請求項5】 前記導電管は、円形導波管、矩形導波管 及び同軸導波管の内、いずれか1つであることを特徴と する請求項1乃至4記載のプラズマ処理装置。

【請求項6】 前記アンテナ部材の半径方向における前 記スリット間の距離は、前記マイクロ波の管内波長と略 同じに形成されると共に半径方向に隣り合う前記スリット トの偏向特性は相互に逆になされており、略円偏向の電 界を前記処理容器内に略同心円状に形成し得るように構 成したことを特徴とする請求項1万至5記載のプラズマ **饥-理-装-置**

【請求項7】 前記アンテナ部材の半径方向における前 記スリット間の距離は、前記マイクロ波の管内波長の略 1/2の長さに形成されると共に半径方向に隣り合う前 記スリットの偏向特性は相互に略180°位相が異なる ように設定され、更に偏向特性は逆になされており、略 円偏向の電界を前記処理容器内に略同心円状に形成し得 るように構成したことを特徴とする請求項1乃至5記載 のプラズマ処理装置。

【請求項8】 前記アンテナ部材の半径方向における前 記スリット間の距離は、前記マイクロ波の管内波長の略 1/2の長さに形成されると共に半径方向に隣り合う前 記スリットの偏向特性は相互に略90°位相が変わるよ うに設定されており、略直線偏向の電界を前記処理容器 内に略同心円状に形成し得るように構成したことを特徴 とする請求項1乃至5記載のプラズマ処理装置。

【請求項9】 前記アンテナ部材の半径方向における前 記スリット間の距離は、前記マイクロ波の管内波長の略 1/1の長さに設定されると共に半径方向に隣り合う前 50 紀スリットの偏向方向は2個を単位として相互に略90 * 位相が変わるように設定されており、略直線偏向の電 界を前記処理容器内に略同心円状に形成し得るように機 成したことを特徴とする請求項1乃至5記載のプラズマ **処理装置。**

•)

【請求項10】 前記隣接するスリット間に、半径方向 と直交する方向へ所定の長さの周方向スリットを形成す るように構成したことを特徴とする請求項8記載のプラ ズマ処理装置。

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、マイクロ波を用いたプ ラズマ処理装置に関する。

[00002]

【従来の技術】近年、半導体製品の高密度化及び高微細 化に伴い半導体製品の製造工程において、成膜、エッチ ング、アッシング等の処理のためにプラズマ処理装置が 使用される場合があり、特に、0.1~10mTorr 程度の比較的圧力が低い高真空状態でも安定してプラズ マを立てることができることからマイクロ波とリング状 のコイルからの磁場とを組み合わせて高密度プラズマを 発生させるマイクロ波プラズマ装置が使用される傾向に ある。

【0003】従来、この種のマイクロ波プラズマ装置と しては磁場形成手段を有するプラズマ発生室にマイクロ 波導入口を設けて電子サイクロトロン共鳴空洞を形成 し、プラズマ発生室からイオンを引き出して反応室内の 半導体ウエハにイオンビームを照射する装置 (特公昭 5 8-13626号公報)、或いはマイクロ波の導入によ ってプラズマを発生する放電管をマイクロ波導入方向か ら試料方向に向かって主放電部より先の部分で広がった 構造として、面積の広いプラズマ処理を可能とした装置 (特開昭59-202635号公報) 等が知られてい

【0004】しかしながら、特公昭58-13626号 . 公報に示すような装置にあってはプラズマ発生室と反応 室とを有することから装置全体が大型になってコスト高 となるのみならず、プラズマからイオンを電界で効率良 くウエハに照射するには1000V前後の高電圧が必要 となってしまう。

【0005】また、特開昭59-2026353号公報 に示すような装置にあってはリング状のコイルに電流を 流して発生させた磁力線がウエハ表面に対して垂直でな く傾斜するため、そのため例えばエッテング処理状態も 磁力線の方向に傾斜してしまい、垂直なエッチングを行 うことができない。

[0006] そこで、本発明者は特開平4-36152 9号公報において先の問題点を一気に解決するための装 置を提案した。これによれば、反応室内のマイクロ波導 入面とウエハ載置面との間を特定の距離だけ離すように

1

してここに電子サイクロトロン共鳴を励起する空洞共振 器構造を形成しており、比較的小型で且つ高密度なブラ ズマを立てることができた。

[0007]

25077

. :

<u>:</u>..

٠.

13.5

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述したような装置にあってはプラズマ発生のために避界を必要とすることから永久避石や電磁コイル等の磁界発生手段を設けなければならず、依然として装置自体が比較的大きいのみならず、コストも高くなっているという問題がある。

【0008】また、上記した装置にあっては、6インチウエハ程度の比較的サイズが大きくないウエハの場合には処理領域全体に亘ってある程度、均一なプラズマを発生させることができる。しかしながら、今日のように大エハサイズが8インチ、12インチ等のように大口径化すると、ウエハ中央部近傍や周辺部の電界が強くなっても面内型一性が望めなくなってしまう。

【0009】本発明は、以上のような問題点に着目し、これを有効に解決すべく創案されたものである。本発明の目的は、 選界を用いることなくマイクロ波だけでプラズマを発生することができるプラズマ処理装置を提供することにある。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記問題点を解決するために、被処理体を載置する載置台を内部に設けた気密な処理容器と、マイクロ波発生器と、このマイクロ波発生器にて発生したマイクロ波を前記処理容器へ導くための導波管と、この導波管に接続されて前記載置 30台と対向して配置された平面アンテナ部材とを備え、この平面アンテナ部材は同心円状或いは過巻状に形成された多数のスリットを有するように構成したものである。

[0011]

【0012】また、アンテナ部材の半径方向におけるスリット間の距離を、例えばマイクロ波の管内波長の略1 /2或いは1/4に種々変更すると共に半径方向に隣り

50

合うスリットの偏向方向の位相を輝々変化させることにより、合成された偏波方向が同心円の接線方向になる様に設定し、円偏向或いは直線偏向の電磁界を処理容器内に略同心円状に形成することが可能となり、プラズマ生成効率を向上させることができる。

[0013]

【実施例】以下に、本発明に係るプラズマ処理装置の一 実施例を添付図面に基づいて詳述する、図1は本発明に 係るプラズマ処理装置の一例を示す断面図、図2は図1 に示す処理装置に用いるアンテナ部材を示す平面図であ る。

【0014】本実施例においてはプラズマ処理装置をプラズマエッチング装置に適用した場合について説明する。図示するようにプラズマ処理装置としてのこのプラズマエッチング装置2は、例えば側壁や底部がアルミニウム等の導体により構成されて、全体が高体状に成形された処理容器 4 を有しており、この処理容器 4 の天井部は開放されてこの部分にはOリング等のシール部材6を介して真空圧に耐え得る厚みを有する絶縁物、例えば石変板8 が気密に設けられ、容器内部に密閉された処理空間 S を形成している。

【0015】この処理容器4内には、上面に被処理体としての例えば半導体ウエハWを載置する載置台10が収容される。この載置台10は、例えばアルマイト処理したアルミニウム等により中央部が凸状に平坦になされた略円住状に形成されており、この下部は同じくアルミニウム等により円柱状になされた支持台12により支持されると共にこの支持台12は処理容器4内の底部に絶縁材14を介して設置されている。

【0016】上記載置台10の上面には、ここにウエハを保持するための静電チャックやクランプ機構(図示せず)が設けられ、この載置台10は給電線16を介してマッチングボックス18及び例えば13.56MHzのバイアス用高周波電源20に接続されている。 載置台10を支持する支持台12には、プラズマ処理時のウエハを冷却するための冷却水等を流す冷却ジャケット22が設けられる。

(0017)上記処理容器4の側壁には、容器内に処理ガス、例えばエッチングガスを導入するための例えば石英パイプ製のガス供給ノズル24が設けられ、このノズル24はガス供給路26によりマスフローコントローラ28及び開閉弁30を介して処理ガス源32に接続されている。処理ガスとしてのエッチングガスは、CF:、CHF:、CF:ガス等を用いることができる。

【0018】また、容器側壁の外周には、その周方向に沿って電磁コイルや永久磁石等の磁界発生手段34が設けられており、処理空間S内に上下方向に沿った磁界B 或いは略円周方向に沿った磁界を発生させて生成しているプラズマを閉じ込めるようになっている。尚、この磁界発生手段34は、後述するようにプラズマ発生のため には必ずしも必要ではなく、これを設けないで省略して もよい。

【0019】容器底部には、図示されない真空ポンプに接続された排気口36が設けられており、必要に応じて処理容器4内を所定の圧力まで真空引きできるようになっている。一方、処理容器4の上部を密閉する石英板8の上部には、本発明の特長とする平面アンテナ部材38が設けられる。具体的にはこの平面アンテナ部材38は、高さの低い中空円筒状容器よりなるラジアル導波箱40の底板として構成され、石英板8の上面に取り付け10られている。

【0020】円盤状のラジアル導波箱40の上面の中心には、他端が例えば2.45GHzのマイクロ波発生器42に接続された導波管44の外管44Aが接続され、内部の内側ケーブル44Bは円板状アンテナ部材38の中心部に接続されるか、或いは僅かにこれより離間されている。この導波管としては、断面円形或いは矩形の導波管や同軸導波管を用いることができ、本実施例では同軸導波管が用いられる。

【0021】上記円板状アンテナ部材38は、例えば直 20 径50cm、厚み1mm以下の銅板よりなり、この銅板には図2にも示すように中心部より少し外側へ例えば数cm程度離れた位置から開始されて、多数のスリット46が渦巻状に次第に周縁部に向けて形成されている。図示例にあっては、スリットは2回渦巻かれている。

【0022】本実施例では、路下字状に僅かに離間させて配置した一対のスリット 4 6 A、 4 6 Bを組とするスリット対を隣接しつつ上述のように渦巻状に配列することにより全体のスリット群が形成されている。各スリット 4 6 A、 4 6 Bの長さし1は、マイクロ波の管内波長 30 2 の略 1 / 2 から自由空間波長の略 1 / 2 の範囲内に設定されると共に幅は、1-mm程度に設定され、スリット渦巻の外輪と内輪との間隔し2は僅かな調整はあるが音内波長えと略同一の長さに設定されている。すなわちスリットの長さし1は、次の式で示される範囲内に設定される。

 λ , $/2\sqrt{\epsilon}$, $\leq L1 \leq \lambda$, /2 ここで ϵ , は比誘電率である。

このように各スリット46A、46Bを形成することにより、この下方に位置する処理空間Sに対して均一な電 40界分布を形成することが可能となる。

【0023】また、この渦巻状のスリットの外側であって円板状のアンテナ部材38の周縁部には、これに沿って幅数mm程のマイクロ波電力反射防止用の放射素子48が、その端部を相互に半径方向に異ならせて1ターン形成されており、アンテナ効率を上げるようになっている。

【0024】上記ラジアル導波箱40内には、マイクロ 波の波長を短くして波長の短い管内波長とするために所 定の誘電率の誘電体50が収容されている。この誘電体 50 50 としてはA1:O: 、SiN 等の誘電損失の少ないものを用いることができる。

【0025】また、アンテナ部材38の下面と載置台10の上端載置面との間の距離L3は、マイクロ波の管内 波長を入とすると、入/2×n(整数)となるように設定しており、処理空間SをTEモード或いはTMモード の空洞共振器構造としている。すなわちプラズマが処理空間に存在しない場合にはここに定在波が立つ構造とする。従って、ウエハがマイクロ波によって加熱されるという悪影響を防止することができる。

【0026】次に、以上のように構成された本実施例の動作について説明する。まず、図示しないゲートバルブを介して半導体ウエハWを搬送アームにより処理容器4内に収容し、リフタビン(図示せず)を上下動させることによりウエハWを載置台10の上面の載置面に載置する。

【0027】そして、処理容器4内を所定のプロセス圧力、例えば0.1~10mTorrの範囲内に維持して、ガス供給ノズル24から例えばCF、等のエッチングガスを流量制御しつつ供給し、同時にマイクロ波発生器42からのマイクロ波を処理空間Sに導入してプラズマを発生させ、エッチング処理を行う。

【0029】従って、このマイクロ波のエネルギによって励起されるプラズマは、広い処理空間Sの全域に亘って密度が均一状態となり且つ高密度なプラズマを安定して発生することができる。その結果、プラズマ処理、本実施例にあってはプラズマエッチング処理を大口径のウエハ面内に亘って均一に施すことができる。

【0030】またこの場合、蔵置台10にバイアス高周 波電力を印加しておくことにより、蔵置台10に負の電 位を発生させることができ、プラズマからのイオンの引 出しを効率的に行うことができる。

【0031】更には、アンテナ部材38の中心から周辺部に向けてマイクロ波電力が放射状に伝染した時、残留電力が存在するとこれがアンテナ外周端で反射してアン

The second second

4

A COMMAN

テナ効率が低下する原因となる。しかしながら、本実施例においてはアンテナ部材38の周禄部に略1ターンの放射素子48を設けてあるので、残留電力がここで放出されてしまってアンテナの中心方向に反射することがなく、アンテナ効率を高めることができる。

【0032】図3は、上記した放射素子を設けた場合と 設けない場合のアンテナ効率を示すグラフである。ここ で横軸の開口直径Dは次のように与えられる。

 $D=2 (L_1, +\lambda \cdot 1/2)$

•

17. 49.

.

L.,, :アンテナ中心Oと放射素干との間の最大値、λはマイクロ波の管内波長である。グラフ中α.,, はスロットパターンにおいて電波の放出割合の最大値を示し、単位は1/mである。

【0033】このグラフから明らかなように、α...や 開口直径Dを種々変化させた場合において、放射素子↓ 8を設けることによって常にアンテナ効率が良好になる ことが判明する。

【0034】尚、処理容器4の側壁に設けた磁界発生手段34は、プラズマ閉じ込め用の磁界を発生させるためのものであり、これを配置しなくても、アンテナ部材38からのマイクロ波によりプラズマを生成することができる。

【0035】このように、本実施例ではマイクロ波の伝 激のために同軸導波管 4 4 を用い、且つアンテナ部材 3 8 には渦巻状に多数のスリットを設けるようにして処理 容器内の中心から周辺部までマイクロ波電力を供給する ようにしたので、処理空間の略全域に亘ってマイクロ波 による電界密度を均一化させることができる。

【0036】従って、処理空間に避界を用いることなく プラズマを発生することができるのみならず、広範囲な 30 領域に亘って濃度が均一な高密度なプラズマを安定して 生成することができ、大口径ウエハにおいてもプラズマ 処理の面内均一化を図ることができる。

【0037】尚、上記実施例にあっては、スリットの過 巻は反時計方向に回るに従って、その直径が拡大するよ うに形成したが、この渦巻の回転方向を逆方向に設定す るようにしてもよい。

【0038】また、アンテナ部材38に形成した略丁字状の1対のスリット46A、46Bよりなるスリット対を過巻状に配列したが、この配列に限定されず、このスリット対を円板状アンテナ部材38の中心を中心とした2つ或いはそれ以上の同心円状に配列するようにしてもよい。この場合にも隣接する同心円間の距離は、僅かな調整はあるものの過巻状の配列と同様にマイクロ波の管内波長の長さに略等しく設定しておく。

【0039】このように、スリット対を同心円状に配列することによりアンテナ部材38からは処理空間Sに向けて円偏波が放出され、処理空間Sに一層均一化された電界を発生させることができ、プラズマ処理のウエハ面内の均一化を一層向上させることができる。

【0040】また、アンテナ部材33に形成した一対のスリット対46A、46Bは僅かに離すことなく図4に示すようにこれらを下字状に完全に接合するようにしてもよい。この場合にもスリット対の配列は図4に示すように同心円状に配列してもよいし、図2に示すように渦巻状に配列してもよい。

【0041】更には、スリットとしてはT字状に配列されたスリット対を用いるのではなく、図5に示すように図2に示す場合と同様にマイクロ波の波長の略1/2の10 長さL1を有するスリット46を鋼板の周方向に沿って多数形成し、アンテナ部材38の中心〇を中心として2ターン或いはそれ以上の同心円状に或いは渦巻状に配列するようにしてもよい。また、そのスリット48列の外間縁には略1ターンの放射素子48を設けて図2に示すアンテナ部材と同様にアンテナ効率を高める。

【0042】また、発生したプラズマを閉じ込めるため に処理容器 4 の外側に補助的に設ける避界発生手段 3 4 (図1参照)は、処理空間内に対して上方或いは下方に 向かう磁界を形成するように配置するのではなく、図 6 20 に示すように処理容器 4 に沿って複数の永久磁石或いは 電磁コイル等の磁界発生手段 3 2 を配列し、処理容器に 接する側の徳性が交互に異なるような配置とする。

【0043】これにより矢印に示すように隣接する磁界発生手段52相互間に磁界は水平方向に発生し、処理空間に対して円弧状に水平方向に向かう磁界を発生することができる。この場合にも、発生する磁界によってプラズマの閉じ込めを行って、プラズマの生成効率を高めることができる。

【0044】上記各実施例にあっては、処理容器4の側部に磁界発生手段34を設けて処理空間Sに、電界と直交するようにウエハ表面と平行になる磁界を形成した場合を例にとって説明したが、外部より磁界を付与しない装置すなわち磁界発生手段を備えていない装置にあっては、図7に示すようにマイクロ波アンテナ部材よりの射された電界成分H1が、処理容器4で略同心円状に形成することにより、処理容器4内に存在する自由電子はこの同心円状の電界成分H1で処理空間S内に閉じ込められながら加速されるので、効率良くプラズでを生成することが可能となる。

【0045】上述のような略同心円状の電界を処理容器 4内に得るためには、マイクロ波を放射するアンテナ部 材のスリットを略同心円状に形成し、その間隔等を以下 のように種々工夫すればよい。

【0046】まず、各放射スリットから略円偏向の電送 波を放射させる場合には、アンテナ部材のスリットを図8(A)及び図8(B)のように形成する。すなわち図8(A)においては、平面アンテナ部材38の半径方向におけるスリット46間の距離し3を、マイクロ波の管内波長入gと略同じ値に形成する。スリット46は、相

10

互に向きの異なるスリット46Aと46Bを交互に配置 して路同心円状のスリット列を形成するのであるが、半 径方向に隣り合うスリット46の配置は、図示例のよう に相互に偏向方向が逆になるように設定され、合成され た偏波方向が同心円の接線方向になる様にされている。 このようにスリット46の配置を逆にすることにより、 路円偏向の電界を処理容器内に路同心円状に形成するこ とが可能となる。

1

Š

ý.

【0047】また、図8(B)においては、アンテナ部 材38の半径方向に隣り合うスリット間の距離し3を、 マイクロ波の管内波長入gの略1/2の長さに形成して いる。そして、半径方向に隣り合うスリット46の配置 は、相互に略180°位相が異なるように設定され、更 に偏向特性は相互に逆になされている。これにより、合 成された偏波方向が同心円の接線方向になる様にされ、 相互に偏向特性が逆になった略円偏向の電界を処理容器 内に略同心円状に形成することが可能となる。

【0048】また、各放射スリットから略直線偏向の電 避波を放射させる場合には、アンテナ部材のスリットを 図8(C)及び図9(A)のように形成する。すなわ ち、図8 (C) においてはアンテナ部材38の半径方向 に隣り合うスリット間の距離し3を、マイクロ波の管内 波長入gの略1/2の長さに設定している。そして、半 径方向に隣り合うスリット46の配置は、偏向方向が相 互に略90°位相が変わるように配置され、合成された **福波方向が同心円の接線方向になる様にされている。こ** れにより路直線偏向の電磁波を処理容器内に路同心円状 に形成することが可能となる。

【0049】また、図9 (A) においては、アンテナ部 材38の半径方向に隣り合うスリット間の距離L3を、 マイクロ波の管内波長入gの略1/4の長さに形成して いる。そして、半径方向に隣り合うスリット46の配置 は、2個を1つの単位として偏向方向が各単位相互に略 90°位相が変わるように配置され、合成された偏波方 向が同心円の接線方向になる様にされている。これによ り、略直線偏向の電磁波を処理容器内に略同心円状に形 成することが可能となる。

【0050】また、図9(B)においては、図8(C) に示すアンテナ部材を基本としており、半径方向に隣り 合う各スリット46、46間に、半径方向と直交する方 40 向に、すなわち周方向に所定の長さの周方向スリット4 6 Cを多数形成している。従って、周方向スリット46 Cとスリット46間の距離は略1/4入gとなる。この 周方向スリット460の長さは、マイクロ波の管内波長 えの略 1 / 2 から自由空間波長の略 1 / 2 の範囲内に設 定される。この場合にも、図S(C)の場合と同様な作 用効果を発揮することができる。

【0051】このように図8及び図9に示すようにスリ ット46の配列を工夫して円偏向或いは直線偏向の電磁 波を処理容器内に同心円状に形成することにより、この 50 【符号の説明】

空間内に自由電子を閉じ込めながら加速でき、従って、 自由電子の寿命を長くしてそのプラズマの生成効率を高 めることができる。

【0052】以上の各実施例にあっては、半導体ウエハ のプラズマエッチング処理を例にとって説明したが、こ れに限定されずプラズマを使用する装置ならばどのよう なものにも適用でき、例えばプラズマアッシング装置、 プラズマCVD装置等にも適用でき、更には、被処理体 としては半導体ウエハには限定されず、他の被処理体、 例えばサイズの大型化が期待されるLCD基板等の処理 にも適用し得る。

[0053]

【発明の効果】以上説明したように本発明のプラズマ処 理装置によれば次のように優れた作用効果を発揮するこ とができる。平面アンテナ部材に同心円状或いは渦巻状 に多数のスリットを形成して処理空間にマイクロ波を放 出するようにしたので、磁界のアシストなしでプラズマ を生成することができるのみならず、比較的大きな領域 に対して均一な電界を形成することができる。従って、 比較的高密度のプラズマを広範囲に亘って安定的に立て ることができ、大口径の被処理体に対して均一なプラズ マ処理を施すことができる。また、プラズマを生成する ために従来必要とされた高価な磁界発生手段を不要にで きるので、大幅なコスト削減を図ることができる。更に は、アンテナ部材の周禄部に放射素子を設けた場合に は、マイクロ波電力の反射による電力損失をなくすこと ができ、アンテナ効率を向上させることができる。また 更には、磁界発生手段を用いない場合において、処理容 器内に同心円状の電界を形成することにより、この中に 自由電子を閉じ込めつつ加速することができるのでプラ ズマ生成効率を高めることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るプラズマ処理装置の一例を示す断 面図である。

【図2】図1に示す処理装置に用いるアンテナ部材を示 す平面図である。

【図3】放射素子を設けた場合と設けない場合のアンテ ナ効率を示すグラフである。

【図4】アンテナ部材に設けたスリットの変形例を示す 図である。

【図5】アンテナ部材の変形例を示す平面図である。

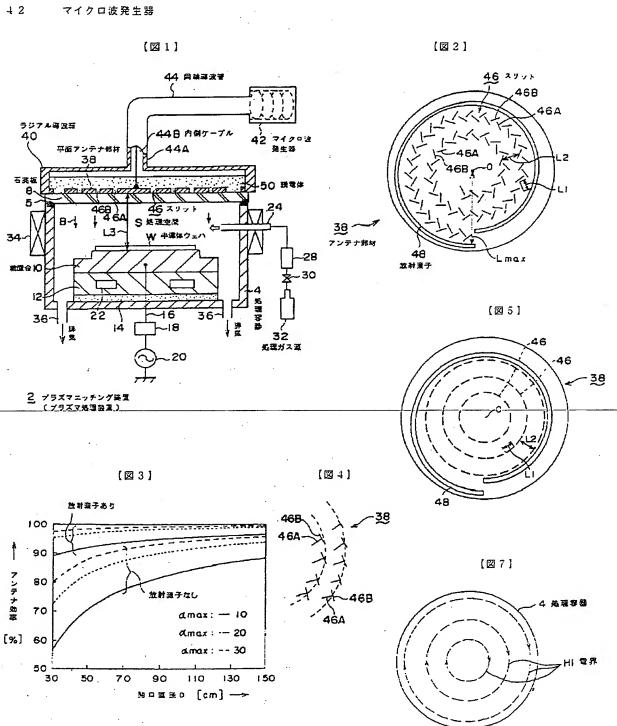
【図6】図1に示す磁界発生手段と異なる形状の磁界発 生手段を示す平面図である。

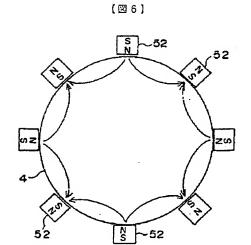
【図7】処理容器内に形成される電界の状態を示す図で

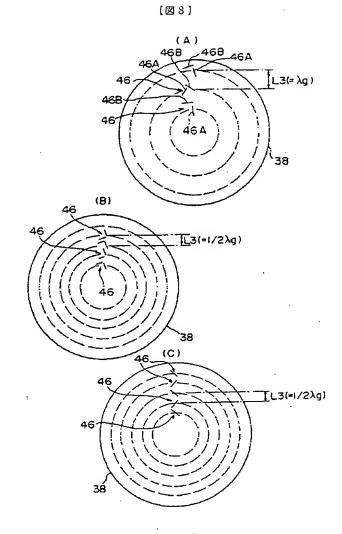
【図8】本発明装置のアンテナ部材に形成したスリット の形態を示す図である。

【図9】本発明装置のアンテナ部材に形成したスリット の形態を示す図である。

H 2 プラズマエッテング装置(プラズマ処理装 4 4 同軸導波管(導波管) 置) 4 4 A 外管 4 4 B 内側ケーブル 1 処理容器 8 46.46A.46B 石英板 スリット 10 台置旗 放射素干 12 支持台 5 0 誘電体 38 平面アンテナ部材 S 処理空間 ラジアル導波箱 半導体ウエハ (波処理体) 4 0 マイクロ波発生器

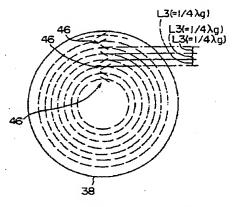






[図9]

(A)



ALTO A REPORT OF SECURITY AND ALTO AND AND ALTO ALLOW AND ALL

